

德明技職力冬令營—積體電路應用知識力活動

人工智慧（AI）驅動的未來正快速改變全球產業，而積體電路應用技術是推動 AI 發展的重要核心！為協助學員掌握技術趨勢，德明財經科技大學資訊科技系攜手台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會，推出**德明技職力冬令營**；本活動結合專業課程與實作，讓學員深入學習電路板設計與電子應用技術，為未來科技發展奠定基石。

兩大梯次課程亮點

1 電板設計知識力培訓暨認證

- 透過系統化課程，掌握電路板設計流程。
- 熟練操作專業電路板設計工具，提升專業技能與實作能力。

2 電子創客知識力培訓暨認證

- 從電子原理學習到電子電路焊接實作，逐步培養實務技能。
- 提升學員的動手能力與專題製作能力。

競賽對接

完成培訓後，學員將具備參加國際競賽的資格：

1. 電板設計知識力認證學員：

- 可參加 2025 TIRT 機器人國際賽—積體電路應用系統「電路板設計競賽」。

2. 電子創客知識力認證學員：

- 可參加 2025 TIRT 機器人國際賽—積體電路應用系統「電子元件拆與鉗知識力競賽」。

活動資訊

 **地點：**德明財經科技大學資訊科技系 綜合大樓 A508 教室（台北市內湖區環山路一段 56 號）

 **對象：**全國高中職學生，特別適合對電子技術有興趣的同學

 **活動網址：**[點此了解更多](#)

詳情請參閱活動簡章

欲了解更多課程內容與報名資訊，敬請查閱活動簡章。

聯絡窗口

單位	聯絡人	電話	電子郵件
德明財經科技大學 資訊科技系	蕭宋榮主任	(02) 2658-5801# 5770、5771、5772	sungjung@takming.edu.tw
台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會	李思萱專員	(02) 2223-9560#210	aleeb@etimag.com.tw